

## BXT ML2 BD DL S 15 (920 243)

- Apprôprié pour BUS DUPLINE
- Surveillance des modules de protection avec LifeCheck
- Protection optimale pour 1 paire et blindage
- Utilisation selon le concept des zones de protection aux interfaces 0<sub>A</sub> - 2 et plus haut



Illustrations sans engagement

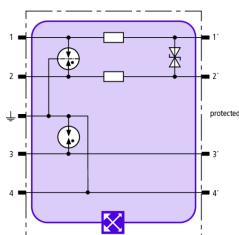
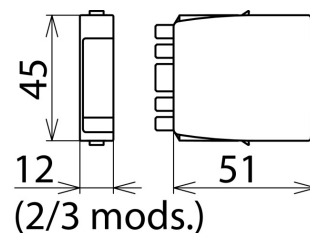


Schéma de principe du circuit BXT ML2 BD DL S 15



Dimensions BXT ML2 BD DL S 15

Parafoudre combiné à encombrement réduit avec LifeCheck pour la protection de 1 paire d'interfaces symétriques, prévu pour le bus Dupline ; mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l'état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Type	BXT ML2 BD DL S 15
Référence	920 243
Surveillance du parafoudre	LifeCheck
Classe SPD	TYPE 1 Pd
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	15 V
Tension d'utilisation permanente max DC (U <sub>C</sub> )	17 V
Tension d'utilisation permanente max AC (U <sub>C</sub> )	12 V
Courant nominal à 70 °C (I <sub>n</sub> )	0,4 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (I <sub>imp</sub> )	9 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (I <sub>imp</sub> )	2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (I <sub>n</sub> )	20 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) par conducteur (I <sub>n</sub> )	10 kA
Niveau de protection cond-cond avec I <sub>imp</sub> D1 (U <sub>p</sub> )	≤ 30 V
Niveau de protection cond-terre avec I <sub>imp</sub> D1 (U <sub>p</sub> )	≤ 550 V
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/µs C3 (U <sub>p</sub> )	≤ 24 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/µs C3 (U <sub>p</sub> )	≤ 550 V
Impédance série par conducteur	2,2 ohm
Bande passante cond-cond (f <sub>c</sub> )	2,7 MHz
Capacité cond-cond (C)	≤ 1,9 nF
Capacité cond-terre (C)	≤ 25 pF
Température d'utilisation (T <sub>u</sub> )	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Mise à la terre par	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	jaune
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21
Certifications	EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Certifications ATEX	DEKRA 11ATEX0089 X : II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certifications CEIEx	DEK 11.0032X : Ex nA IIC T4 Gc
Certifications CSA & USA Hazloc (1)	2516389 : classe I Div. 2 GP A, B, C, D T4
Certifications CSA & USA Hazloc (2)	2516389 : classe I Zone 2, AEx nA IIC T4
Poids	21 g
Numéro tarifaire	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364126732
UC	1 pièce(s)

\*) Information détaillée : <http://www.dehn.fr/sil/>

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.